## 研究報告 令和4年度 土木分野 No. 1

ICT-CAE を搭載する既存杭撤去工法の開発による 持続可能な地盤環境保全に関する研究

Sustainable conservation for geo-environment by developing removal method of existing piles with ICT-CAE

芝浦工業大学 工学部土木工学科 教授 稲積真哉

### (研究計画ないし研究手法の概略)

#### 【研究背景と目的】

我が国では、1964年の東京オリンピックに向け整備された東京国際空港、首都高速道路な らびに東海道新幹線等をはじめ、高度経済成長期に整備された社会基盤構造物および建築構 造物の老朽化が進み、その対策が喫緊の課題となっている。さらに、東日本大震災(2011年 3月11日)等の巨大自然災害による防災意識の高まりや復興に向けた建物の再建、少子高齢 化と人口減少による世帯数や公共施設の減少、2020年の東京オリンピックに向けた再開発 等に伴い、建物の解体需要は今後ますます高まると予想されている。

我が国の多くの都市は軟弱地盤に位置し、杭基礎を用いた構造物が多い。そのため、既設 構造物が存在する場所で新たな土地活用を図る場合、建物の解体と同じく構造物を支持して いた杭も撤去する必要がある。既設構造物の解体撤去後、地中に放置された杭は既存杭と呼 ばれ、打設された当時の施工法・品質により途中で折れていたり壊れていたり等、様々な状 態で埋設されている。そのような既存杭を撤去することは容易でない。撤去されずに地中に 放置された既存杭は産業廃棄物と扱われ、土地売却取引における隠れた瑕疵となる。よって、 多くのトラブルの原因を防ぐためにも既存杭の引抜きは必須である。

その一方,既存杭の引抜き工では既存杭の残置,周辺地盤の沈下ならびに跡地利用時の地 盤環境の悪化等,様々な問題が生じているにも係わらず,既存杭を引き抜いた後に形成され る引抜孔に注入する充填材や既存杭を引き抜く工法自体に基準・規程等の統一的な決まりが ない。

上記を踏まえ、本研究では既存杭引抜き工法のひとつである杭先端チャッキング式引抜き 工法(パワーチャッキング工法; PG 工法)を対象とし、MPS-CAEを用いて視覚的かつ定量 的に特徴づけることによって工程評価を行う。具体的には、地盤内の粒子の挙動や削孔工程 から引抜き工程までの一連の様子を解析的に可視化し、粒子数を用いて新たな指標を用意し 定量的な評価を行う。

## 【研究方法の概略】

## [1] CAE

CAE (Computer Aided Engineering) とは、「ものづくり」の研究・開発工程において従来よ り行われている試作品を用いた室内や原位置での大規模実験の代替として、CAD (Computer Aided Design)等で作成されたコンピュータ上の試作品ならびに現場条件を用いてシミュレ ーションを実施し、それを分析する技術の総称である。同時に、コンピュータによって支援 された、工法も含む製品の設計・製造や工程設計の事前検討等といった工学的な作業あるい はそのツール等を指す場合もある。 CAE の適用は、複雑かつ巨大な対象形状に対する高速計算、物体内部や断面の可視化、実 験や現象のシミュレーションが可能となる。地盤工学分野においては、CAE を活用すること で地盤内の様子や地盤内部に作用する応力の可視化、莫大なコストを要する実験や危険を伴 う実験、災害発生時等再現困難な現象の把握が可能となり得る。また、CAE において適切な ポスト処理を行うことで、専門家以外にも結果を視覚的にわかりやすく伝えることができる。

本研究では、PG 工法を用いた施工中の地盤内の様子の可視化や一連の施工の再現につい て、要素技術として 3 次元 CAD ならびに粒子法のひとつである MPS 法(Moving Particle Semi-implicit Method)を用いた CAE の適用を試みる。具体的には、ある現場での PG 工法を 用いた既存杭引抜き工の実績において、当該工法を一部変更して施工した場合や充填材注入 量を増やした場合等、それにより重大事故や施工不良につながる恐れのある実験不可能な場 合の再現を行う。

#### [2] 粒子法

近年におけるコンピュータ技術の目覚ましい発展とともに、粒子法と呼ばれる解析手法が 開発・発展している。ここで、有限要素法や差分法は格子法と呼ばれ、空間を格子によって 分割し、各格子に物理量を変数として割り当て計算を行う。一方、粒子法は有限要素法や差 分法とは異なり格子を用いず、代わりに各計算点を物理量とともに移動する粒子として連続 体を離散化する。粒子法には、離散化手法に違いがある MPS 法(Moving Particle Semi-implicit Method) ならびに SPH 法 (Smoothed Particle Hydrodynamics Method) が代表的であるが、本 研究では MPS 法を用いる。

粒子法の大きな特徴は上記のとおり格子を用いないことであるが、これが支配方程式に大きな違いをもたらす。連続体の挙動を記述する場合には、オイラー法(格子有:差分法、有限要素法等)とラグランジュ法(非格子:粒子法)がある。ラグランジュ法では計算点が物体の移動・変形とともに移動するため、対流項が支配方程式からなくなることになる。式(1)および式(2)は、オイラー法とラグランジュ法によるナビエ・ストークス方程式を示す。

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + (u(x,t) \cdot \nabla)u(x,t) = -\frac{1}{\rho} \nabla P(x,t) + v \nabla^2 u(x,t) + g(x,t)$$
(1)

$$\frac{Du(X,t)}{Dt} = \frac{1}{\rho} \nabla P(x,t) + v \nabla^2 u(X,t) + g(X,t)$$

(2)

ここで、u:速度、P: 圧力、g: 外力、 $\rho$ : 密度、v: 動粘性係数である。

有限要素法や差分法では,式(1)の左辺第2項(移流項)の取扱いが計算上の大きな障害と なっており,当該項の取扱い手法が解析結果に大きな影響を及ぼす。特に自由表面を有する ような流体の表面挙動を記述する手法が様々提案されている。一方,粒子法ではこのような 問題がないため,大変形を伴うような自由表面を有する流体の解析に向いた手法であるとい える。

MPS 法では式(2)で示されるような支配方程式を離散化する際,各微分演算子(勾配,発散 およびラプラシアン)に対して,各々粒子間相互作用モデルを用意し適用する。具体的には 重み関数(式(3)参照)を用いて,各粒子間相互作用モデルを記述する。式(3)のRは相互作 用を起こす粒子間距離であり,各粒子は各々当該半径内の粒子からのみ影響を受けるとして 計算する。

$$w(r) = \begin{cases} \frac{R}{r} - 1 & (0 \le r \le R) \\ 0 & (R \le r) \end{cases}$$

(3)

非圧縮性流体に対する支配方程式は,式(2)のナビエ・ストークスの方程式と式(4)に示す連続 の式である。まず初期の粒子位置,粒子速度および圧力分布から式(2)の粘性項および外力項 を陽的に解くことにより,仮の粒子位置・粒子速度を得る。ここで得られる粒子の分布は式 (4)の連続の式を満たさない。そこで,ここで得られた粒子位置および粒子速度に対して式(4) を満足するように,圧力項を用いて修正を図る。当該手順を順次繰り返すことによって計算 が進んでいく。

(4)

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0$$

本研究では,非圧縮性流れの計算アルゴリ ズムとして半陰的なアルコリズムを適用す る。

# (実験調査によって得られた新しい知見)

【MPS-CAE による PG 工法の工程評価】

既存杭引抜き工事ではその工法や杭引抜 孔に注入する充填材に明確なルールがない ため,既存杭引抜き工法の一つである PG 工 法を MPS-CAE により視覚的且つ定量的に特 徴づけることで工程評価を行う。

# [1] PG 工法および対象のモデル化

ある現場における PG 工法による既存杭引 抜き工事を再現し,その施工手順を図-1 に示 す。ケーシングを時計回りに回転させながら 先端より削孔液を吐出し削孔する(図-1(c)(d)参照)。杭最深部でケーシング先端部 からチャック爪を内側に突き出し(図-1(e)参 照),杭を内包したままケーシングを時計回 りに回転させながら先端より充填材を注入 し引き上げる(図-1(f)参照)。

PG 工法における削孔工程の解析条件を図-6 ならびに表-1 のように設定した。周辺地盤と削孔液のパラメータは Bingaman モデルを採用し表-2 に示す。Bingaman 流体は降伏応力を超えると流動し始める性質をもつため,降伏値には現場から採取した土の一軸圧



(a) 杭頭確認



(c) 削孔開始



(e) 掘削完了



(b) 杭芯調整



(d) 周面の安定化



了 (f)引上げ同時注入 図-1 PG工法の施工手順

縮強度を与え塑性粘度には削孔泥水の粘性 係数を与えることで,ケーシング削孔の回転 の力により降伏値をこえ流動し始めたとき の乱された土の挙動を表現した。粘性係数は 現場から採取した削孔泥水を Brookfield 社 の B 型粘度計で測定した。ケーシングの貫 入速度や回転速度,削孔液の流入量は現場と 同じ条件を与え表-3 に示す。

PG 工法における引抜き工程の施工手順を 図-1(f)に示す。詳細手順として、(i)杭を内包 し最深部で充填材を注入する,(ii)充填材を 吐出しながら最深部から 2m を上下に攪拌 し, (iii)一定速度で引き上げる, (iv)最上部ま で引き上げ(ii)と同様に 2m の上下攪拌を行 う。削孔泥水の領域は,削孔によってケーシ ング刃先外径体積分が泥水化されると想定 し, 直径 1.6m, 高さ 21.3m の円柱とした。杭 とケーシングの形状は図-2 で示された削孔 時と同様である。削孔泥水と充填材のパラメ ータは削孔時と同様, Bingaman モデルを採 用し表-4に示す。降伏値は既往の研究を参考 に決定した 13)。泥水の塑性粘度には削孔工 程と同じ値を与え,充填材には水の塑性粘度 を与えた。ケーシングの貫入速度や回転速 度, 削孔液の流入量は現場と同じ条件を与え 表-5 に示す。

[2] PG 工法のキャラクタリゼーション



既有	既存杭			
杭長	19.1m			
根固め長	5.0m			
根固め径	1.2m			
軸径	0.6m			
ケーシ	ケーシング			
高さ	22.0m			
内径	1.25m			
厚さ	0.009m			

表\_1 解析条件

図-2 解析形状

表-2 削孔工程における材料パラメータ

	密度 (kg/m)	降伏值 (Pa)	塑性粘度 (Pa•s)
周辺地盤	1,266	100000	6.92
削孔液	1,000	10.0	6.92

表-3 削孔工程における諸条件

ケーシング	貫入速度	30.0m/h	
	回転速度	15rpm	
削孔液	流入量	15m³/h×2か所	

削孔工程の解析結果を図-3 と図-4 に示す。図-3 は削孔開始から 4 秒後,図-4 は 14 秒後で あり地表面付近をトリミングした。灰色の粒子が周辺地盤,黒色の粒子が削孔液を表す。ケ ーシング周辺で徐々に削孔液と周辺地盤が混じり周囲が泥水化されている。また削孔に伴い ケーシング周辺の地盤が乱され,図-4 においてケーシングの直径 1.25m に対し直径 1.5m ま で周辺の地盤が乱されている。

引抜き工程の解析結果を図-5に示す。灰色の粒子が充填材,黒色の粒子が削孔泥水を表す。 ここで全粒子数に対する充填材の粒子数の割合を置換率と定義する。図-5は引抜き完了時の 深度に対する置換率の変化とそのときの解析結果である。図-5より深度4~11m で置換率が 減少していることがわかる。これは杭引上げ時に削孔泥水をケーシング内に内包したままー 緒に抱え上げたため,充填材の注入量が足りずに杭引き上げによって発生する空隙を補完で きなかったためである。そこで充填材の注入量をケーシング体積分に増やしその他条件を変 えずに解析した。その結果が図-6である。全体を通じて置換率が96%を超え、均一な充填が できた。ムラのない均一な充填と高い置換率には充填材の注入量が関係していることがわか る。

### [3] 成果と課題

本研究では,既存杭引抜き工法のひとつで ある PG 工法を MPS-CAE を用いて視覚的に 特徴づけ,定量的な工程評価を行った。得ら れた成果は下記のとおりである。

- (1) PG 工法における削孔工程について, MPS-CAE を用いて地盤内での削孔液と 周辺地盤が混ざり泥水化されていく様 子を解析的に可視化することができた。 そこでは,削孔工程の経過時間ごとに周 辺地盤が乱れる範囲を定量化すること ができた。
- (2) 削孔工程における材 料パラメータの設定 では,周辺地盤と削 孔液を Bingaman 流 体として,降伏値には土の一軸度には を,塑性粘度には削 孔泥水の粘性係数を 与えた。これにより, ケーシングによる削 孔のを超え流動し始 めたときの乱れた土 の様子を再現するこ とができた。
- (3) PG 工法における引 抜き工程について, MPS-CAE を用いて 粒子数による定量的 な評価と地盤内での 削孔泥水が充填材に

表-4 引抜き工程における材料パラメータ

	密度 (kg/m)	降伏値 (Pa)	塑性粘度 (Pa•s)
削孔泥水	1,200	10.0	6.92
充填材	1,173	0.0	0.001

#### 表-5 引抜き工程における諸条件

ケーシング	引抜速度	25.2m/h
	回転速度	7rpm
充填材	合計流入量	34.157 m <sup>3</sup>



削孔工程の解析果(14秒後)

図-3 削孔工程の解析結果(4秒後)

The ....



ًצ −4

ケーシング

削孔液

周辺地盤

置換されていく様子を解析的に可視化することができた。PG 工法による既存杭引抜き 施工後の引抜孔を粒子数による置換率で定量的な評価から,一軸圧縮強さとの相関を見 出し,回帰式を導いた。その結果,PG 工法による既存杭引抜き工の事前のシミュレーシ ョンにより目標強度にあった充填材量や工法の選択が行えるようになった。

(4) 対象現場における深度に対して置換率が不均一となった要因を追究するため、上下振動 および充填材注入量を変更した場合の引抜き工程の再現を行った。その結果を置換率に よって定量的に評価し、その要因を明らかにすることができた。本来、このような実験 を実施する場合には莫大なコストを要し、危険を伴う場合もある。また、全く同じ環境 条件の下で繰り返し引抜き工程を実験実施することは不可能である。しかし, MPS-CAE を活用したことで解析的に再現が可能となった。

本研究の課題は、周辺地盤の再現と再現サンプル数である。周辺地盤の再現に関して、本研究では Bingaman 流体モデルを用いた。今後は周辺地盤の再現性を更に高めるために、MPS と DEM の連成等、新たな手法からの再現・提案も必要となる。その新たな手法の提案においても、計算負荷の増大や再現のためのパラメータの測定および決定方法等、想定しうる課題が他にも多くある。

計算負荷の増大は粒子数の多さに依存し,粒子数は解析領域と粒子間距離に依存する。既 存杭やケーシング等の解析形状に対し,考慮すべきクリアランスが小さいため粒子間距離が 小さくなり,粒子数が多くなる。その結果,計算負荷への増大へとつながる。周辺地盤の新 たな手法の提案において,計算負荷の面から実質的に粒子数に制限がある問題をクリアしな くてはならない。

再現のためのパラメータの測定および決定方法は、妥当性がなくてはならない。本研究では、土の一軸圧縮強さを Bingaman 流体の降伏値であると仮定し MPS-CAE を行った。パラ メータの測定も一軸圧縮強度試験と粘性測定を行い測定することができた。周辺地盤の新た な手法の提案において、簡便且つ妥当性をもったパラメータの測定および決定方法を考える 必要がある。

再現サンプル数に関して、本研究ではひとつの現場における PG 工法の一連を再現した。 1.でも述べたように、今後も既存杭の引抜きは大きな問題となり、その重要性は益々高まる。 そのためにも、再現サンプル数を増やし、評価や再現の信頼性を高めていかなくてはならな い。5.2.1 に示した PG 工法による既存杭引抜き工後の引抜孔に対する粒子数による置換率を 用いた定量的な評価から、一軸圧縮強さとの相関を見出し、回帰式を導いた。これはひとつ の現場での 20 サンプルの相関であり、サンプル数を増やすことでより信頼性の高い相関を 見出す必要がある。現時点で、MPS 法を適用した周辺地盤および PG 工法を再現した事例は 少なく、今後の更なる発展に期待する。

### (発表論文)

- Shakya, S., Inazumi, S. and Nontananandh, S.: Potential of computer-aided engineering in the design of ground improvement technologies, Applied Sciences, MDPI, Vol. 12, Issue 19, 9675, 2022-10.
- 2. Nontananandh, S., Kuwahara, S. Shishido, K. and Inazumi, S.: Influence of perforated soils on installation of new piles, Applied Sciences, MDPI, Vol. 12, Issue 15, 7712, 2022-7.
- 3. Nakao, K., Inazumi, S., Takahashi, T. and Nontananandh, S.: Numerical simulation of the liquefaction phenomenon by MPSM-DEM coupled CAES, Sustainability, MDPI, Vol. 14, Issue 12, 7517, 2022-6.
- 4. Inazumi, S., Kuwahara, S., Nontananandh, S., Jotisankasa, A. and Chaiprakaikeow, S.: Numerical analysis for ground subsidence caused by extraction holes of removed piles, Applied Sciences, MDPI, Vol. 12, Issue 11, 5481, 2022-5.